

В пользу предлагаемого объяснения полученных результатов свидетельствуют и другие экспериментальные факты: 1) «пороговый» характер зависимостей $\eta_{0.40}$ и $\eta_{0.17}$ от $T_{\text{пто}}$; 2) «одновременность» изменений $\eta_{0.40}$ и $\eta_{0.17}$ (они начинаются и происходят в одном и том же интервале изменений $T_{\text{пто}}$); 3) независимость вида полученных кривых от дозы облучения; 4) соотношение $\Delta\eta_{0.17} > \Delta\eta_{0.40}$, из которого следует, что с ростом $T_{\text{пто}}$ происходит уменьшение плотности примесной атмосферы ПДС при их отжиге.

Таким образом, не выявляемые селективным гравлением ПДС (или включения) междуузельного типа стабильны до $T_{\text{пто}} \approx 950^{\circ}\text{C}$, при более высоких температурах они отжигаются (трансформируются или «растворяются»), а окружающие их поля упругих напряжений при этом уменьшаются, что приводит к наблюдаемым на опыте особенностям в образовании РД. Отметим также, что при $T > 900^{\circ}\text{C}$, как правило, отжигается большинство известных микродефектов [6].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Лугаков П. Ф., Лукьяница В. В. // ФТП. 1990. Т. 24. В. 10. С. 1721—1725.
- [2] Колковский И. И., Лугаков П. Ф., Щуща В. В. // ФТП. 1989. Т. 23. З. 5. С. 885—887.
- [3] Литвинко А. Г., Макаренко Л. Ф., Мурин Л. И., Ткачев В. Д. // ФТП. 1980. Т. 14. В. 4. С. 776—780.
- [4] Вопросы радиационной технологии полупроводников / Под ред. Л. С. Смирнова. Новосибирск, 1980. 294 с.
- [5] Корбетт Дж., Бургун Ж. // Точечные дефекты в твердых телах. М., 1979. С. 9—162.
- [6] Рейви К. Дефекты и примеси в полупроводниковом кремнии. М., 1984. 472 с.
- [7] Junichi C. // Def. prop. semicond.: Def. Eng. Symp. Def. Qual. Semicond. Tokyo, 1987. Р. 143—153.
- [8] Казакевич Л. А., Лугаков П. Ф. // ФТП. 1991. Т. 25. В. 1. С. 110—113.
- [9] Voronkov V. V. // J. Cryst. Growth. 1982. V. 59. Р. 625—643.
- [10] Шейхет Э. Г., Червоный И. Ф., Фалькевич Э. С. // Высокочистые вещества. 1989. № 2. С. 50—55.
- [11] Критская Т. В., Неймарк К. Н., Шкляр Б. Л. // Изв. АН СССР. Неорг. матер. 1986. Т. 22. В. 6. С. 1038—1039.

Научно-исследовательский институт
прикладных физических проблем
им. А. Н. Севченко при БГУ
им. В. И. Ленина
Минск

Получено 22.10.1991
Принято к печати 20.03.1992

ФТП, том 26, вып. 8, 1992

СОСТОЯНИЕ ОБОРВАННЫХ СВЯЗЕЙ В ПСЕВДОЛЕГИРОВАННОМ · АМОРФНОМ ГИДРИРОВАННОМ КРЕМНИИ $a\text{-Si : H}$

Голикова О. А., Сорокина К. Л.

Псевдолегирование, позволяющее изменять в широких пределах положение уровня Ферми ϵ_F в щели подвижности E_g $a\text{-Si : H}$ без введения легирующей компоненты, является в настоящее время перспективным методом управления фотоэлектрическими свойствами материала. Как было показано, значительного перемещения ϵ_F можно добиться, варьируя смещение на сетке и импеданс цепи сетки в триодной системе ВЧ разложения силана [1] или температуру осаждения, скорость прокачки газовой смеси [2], состав газовой смеси и смещение на подложке [3, 4] в диодной системе. В результате без введения легирующих примесей удалось получить образцы $a\text{-Si : H}$, аналогичные по свойствам пленкам $a\text{-Si : H}$, легированным донорной примесью [5].

Величина фотопроводимости $a\text{-Si : H}$, согласно модели Стрита [6], определяется состоянием оборванных связей: падение σ_{ϕ} в $a\text{-Si : H} \langle P \rangle$ при $\epsilon_F \rightarrow E_g/2$ связывается с перезарядкой $D^- \rightarrow D^0$ (D^- и D^0 — отрицательно заряженная и нейтральная оборванная связь соответственно). Однако состояние оборванных связей в псевдолегированном $a\text{-Si : H}$ оставалось неизвестным, поэтому интерпретация аналогичного поведения σ_{ϕ} в зависимости от ΔE (ΔE — энергия активации электропроводности, характеризующая положение ϵ_F) с помощью модели [6] требует дополнительного обоснования. Вопрос заключается в том, влияет ли на число оборванных связей и их зарядовое состояние тот способ, посредством которого осуществлялся сдвиг ϵ_F .

Пролить свет на данный вопрос может сравнительный анализ свойств $a\text{-Si : H} \langle P \rangle$ и $a\text{-Si : H} \langle Li \rangle$: известно, что Li является примесью внедрения, тогда как P — типичная примесь замещения. Оказывается, что дефектное поглощение легированного $a\text{-Si : H}$ не зависит от типа примеси [8], хотя для пленок $a\text{-Si : H} \langle Li \rangle$ был обнаружен ряд особенностей: новые колебательные моды при 610 cm^{-1} (рамановская спектроскопия), 1400 и 1800 cm^{-1} (ИК спектроскопия), вхождение Li в форме конгломератов в составе LiOH. Тем не менее все это кажется несущественным для результатов, полученных в [7]. Поэтому можно заключить, что концентрация оборванных связей определяется главным образом положением ϵ_F независимо от способа достижения этого положения.

Аналогичные данные по дефектному поглощению в псевдолегированном $a\text{-Si : H}$ были получены методом постоянного фототока (МПФ) в [9, 10], где также измерялись $(\mu\tau)_a$ и $(\mu\tau)_p$ (произведения подвижности на время жизни для электронов и дырок). Эти результаты также свидетельствуют в пользу перезарядки $D^- \rightarrow D^0$ при $\epsilon_F \rightarrow E_g/2$ в псевдолегированном $a\text{-Si : H}$.

Тем не менее интересно непосредственно определить положение полосы оборванных связей в E_g , их концентрацию и полуширину полосы, что и было сделано на основе данных МПФ из [9, 10].

Расчеты проводились для модели Кочки и др. [11], согласно которой в образцах, подобных нашим, дефектное поглощение вызывается переходами между состояниями дефектов (оборванными связями) и делокализованными состояниями зоны проводимости (ЗП). В свертке, дающей коэффициент поглощения в однозарядном приближении, плотность состояний в E_g представляется гауссовым распределением дефектных состояний и экспоненциальным хвостом ЗП; плотность конечных состояний берется $\sim e^{1/2}$. Таким образом, плотность дефектных состояний характеризуется центром распределения ϵ_D , полушириной $2W$ и общим числом состояний N_D . Функция распределения Ферми—Дирака аппроксимируется «ступенькой» (1 для $\epsilon < \epsilon_F$ и 0 для $\epsilon > \epsilon_F$), величина «константы» C берется та же, что и в [11]. Параметры плотности состояний определяются путем подгонки расчетной кривой поглощения $\alpha(h\nu)$ под экспериментальную.

Результаты данных расчетов приведены на рис. 1. Концентрация оборванных связей N_D падает, когда ΔE возрастает (т. е. $\epsilon_F \rightarrow E_g/2$), что согласуется с нашими выводами в [10]. Полуширина дефектной полосы составляет ~ 0.2 эВ. Наиболее интересный результат — это сдвиг в псевдолегированном $a\text{-Si : H}$ полосы оборванных связей в сторону края подвижности валентной зоны. Интересно также отметить, что в собственном $a\text{-Si : H}$, имеющем $\Delta E = 0.9$ эВ, эта полоса расположена при $(\epsilon_c - \epsilon_D) = 0.9$ эВ.

На рис. 2 показано согласие данных, изложенных выше, с результатами Кочки и др. для $a\text{-Si : H} \langle P \rangle$, полученными в [11] из данных МПФ с помощью аналогичных расчетов. Действительно, сдвиг полосы оборванных связей (являющихся в обоих случаях D^-) одинаков для легированного и псевдолегированного $a\text{-Si : H}$. Это не свидетельствует, однако, об отрицательной корреляционной энергии дефектов и может быть объяснено в рамках концепции «pool defect» [12].

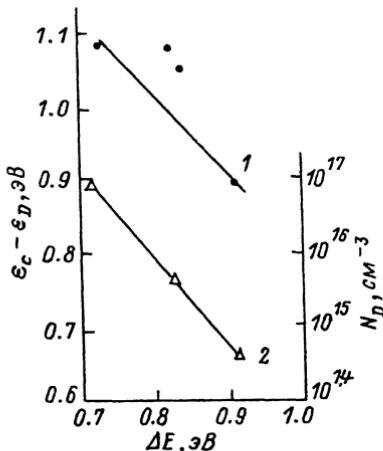


Рис. 1. Положение полосы оборванных связей (1) и их концентрация (2) в зависимости от положения уровня Ферми.

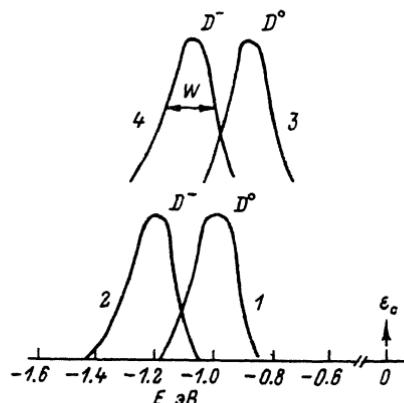


Рис. 2. Схематическое представление полосы оборванных связей в E_g (величина плотности состояний — в произвольных ед.).

1, 3 — собственный а-Si : H, 2 — а-Si : H(P), 4 — псевдолегированный а-Si : H n-типа. 1, 2 — из [11].

Таким образом, экспериментальные данные относительно псевдолегированного а-Si : H (P) и а-Si : H (Li) позволяют заключить, что состояние оборванных связей (их концентрация, зарядовое состояние, расположение в E_g , полуширина полосы) зависит только от положения ϵ_F . С другой стороны, определенное состояние оборванных связей как результат легирования или псевдолегирования ведет к данному положению ϵ_F , которое в свою очередь определяет величины $(\mu\tau)_n$ и $(\mu\tau)_p$, как это было показано ранее в [10].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Голикова О. А., Казанин М. М., Мездрогина М. М., Кудоярова В. Х., Сорокина К. Л., Бабаходжаев У. С. // ФТП. 1989. Т. 23. В. 10. С. 1737—1740.
- [2] Голикова О. А., Домашевская З. П., Казанин М. М., Кудоярова В. Х., Мездрогина М. М., Сорокина К. Л., Терехов В. А. // ФТП. 1989. Т. 23. В. 3. С. 450—455.
- [3] Roca i Cabarrocas P., Liu J. Z., Park H. R., Murayama A., Wagner S. // J. Non-Cryst. Sol. 1989. V. 114. P. 190—193.
- [4] Roca i Cabarrocas P., Morin P., Chu V., Conde J. D., Liu J. Z., Park H. R., Wagner S. // J. Appl. Phys. 1991. V. 69. N 9. P. 2942—2947.
- [5] Ле Комбер П., Спир У. Аморфные полупроводники / Под ред. М. Бродски. М., 1982.
- [6] Street R. // Phys. Rev. Lett. 1982. V. 49. N 16. P. 1187—1190.
- [7] Pierz K., Fuhs W., Mell H. // J. Non-Cryst. Sol. 1989. V. 114. P. 651—653.
- [8] Pierz K., Stutzman V., Zollner S., Beyer W., Huber C. Abstracts of the ICAS 14. Garmishpartenkirchen, FRG. 1991. 284 p.
- [9] Голикова О. А., Бабаходжаев У. С., Казанин М. М., Мездрогина М. М. // ФТП. 1991. Т. 25. В. 1. С. 102—105.
- [10] Голикова О. А., Бабаходжаев У. С., Казанин М. М., Мездрогина М. М., Арлаускас К., Юшка Г. // ФТП. 1991. Т. 25. В. 3. С. 551—553.
- [11] Kocka J., Vaneeck M., Schauer F. // J. Non-Cryst. Sol. 1987. V. 97-98. P. 715—717.
- [12] Smith Z., Wagner S. // Phys. Rev. Lett. 1987. V. 59. N 8. P. 688—692.